**结构件-铸件（机加件）采购项目公开招标公告**

### ****项目基本情况：****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 名称 | 单台用量 | 2000台用量 |
| 1 | HFZ220031-12-007A | 大底板-ZJ | 1 | 2000 |

项目编号：SCWLJCZB202401005

项目名称：LED芯片分选机结构件-铸件招标项目

项目地点：广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号

项目要求：详情请见招标文件

### ****合格投标人要求:****

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期内，运营正常，成立时间须满1年，经营范围必须涵盖所投标产品，不接受个体工商户投标；

2、投标人不能是招标方在职员工创立、入股的公司，不能是与招标方在职员工存在利益、亲属关系的公司，不能是与招标方有竞争关系的在离职员工创立、入股的公司；

3、有合法经营场地；

4、财务状况良好；

5、能提供增值税专用发票；

6、配合招标方进行资质预审，且资质预审合格（包括但不限于：资料评审、现场考察）；

7、须接受签订大族《供应商合作文件》、《廉洁交易协议》；

8、适合图纸要求的cnc机台6台以上（含6台），总机台10台以上；

9、专职品质人员不低于2人，所有公差尺寸以及色差膜厚检验均能厂内完成，需要有统筹人员及时回复进度、交期以及售后处理情况；

10、本项目须缴纳投标保证金与履约保证金；

注：投标保证金10万元 履约保证金为中标金额3%（中标后缴纳）

### ****招标文件获取****

时间：2024年2月22日 至2024年3月4日。（法定节假日除外）

获取途径：发邮件至招标方联系人邮箱

### ****投标时间/地点安排：****

1、提交投标文件开始时间:2024年3月13日8：30（北京时间）

2、提交投标文件截止时间:2024年3月19日下午18：00（北京时间）

3、投标文件递交地点及接收人：深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心2栋，冉小姐，0755-86141193/13212375780

4、预计开标时间：2024年3月20日14：00（北京时间）

5、开标地点: 广东省深圳市宝安区福海街道重庆路16号大族激光全球智造中心

### ****对本次招标提出询问，请按以下方式联系:****

联系人1：冉小姐 0755-86141193 ranh145837@hanslaser.com

联系人2：陈小姐 0755-85245864 chenl127825@hanslaser.com

 大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年2月22日